

各位

平成 27 年 3 月 31 日

株式会社コプロ・エンジニアード
代表取締役社長 清川甲介

第 3 回無担保社債（私募債）発行に関するお知らせ

弊社は、下記の通り株式会社三井住友銀行を引受先とする銀行保証付私募債を発行いたしましたので、お知らせいたします。

前回は引き続き発行できたことにより弊社の成長性及び健全性が更に評価されたものと確信しております。

今後も盤石な財務基盤による信用力の向上を図り、より良いサービスの拡充に努めてまいります。

記

《発行概要》

- | | |
|-------------|---|
| (1) 社債の名称 | 株式会社コプロ・エンジニアード 第 3 回無担保社債
(株式会社三井住友銀行保証付および適格機関投資家限定) |
| (2) 発行金額 | 金 2 億円 |
| (3) 払込期日 | 平成 27 年 3 月 31 日 |
| (4) 償還期日 | 平成 30 年 3 月 30 日 |
| (5) 発行価格 | 額面 100 円につき金 100 円 |
| (6) 償還金額 | 額面 100 円につき金 100 円 |
| (7) 社債事務取扱者 | 株式会社三井住友銀行 |
| (8) 保証人 | 株式会社三井住友銀行 |
| (9) 総額引受人 | 株式会社三井住友銀行 |
| (10) 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |

以上